



2021年12月10日

各位

会社名 株式会社 幸和製作所
代表者名 代表取締役社長 玉田 秀明
(コード番号: 7807 東証JASDAQ)
問合せ先 統括部長 山川 晋
(TEL.072-238-0605)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

2021年10月29日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数		78,300株
		(発行予定株式数 82,100株)
(2) 払込金額		1株につき 938.15円
(3) 払込金額の総額		73,457,145円
(4) 増加する資本金および 増加する資本準備金の額	増加する資本金の額	36,728,573円
	増加する資本準備金の額	36,728,572円
(5) 申込期日		2021年12月14日(火)
(6) 払込期日		2021年12月15日(水)

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、2021年10月29日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行(一般募集)および当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、2021年10月29日付「新株式発行および株式売出しに関するお知らせ」および2021年11月9日付「発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	4,901,890株	(2021年12月10日現在)
(2) 第三者割当増資による増加株式数	78,300株	
(3) 第三者割当増資後の発行済株式総数	4,980,190株	

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集および本件第三者割当増資による手取概算額合計573,469,530円について、2024年2月期までに、子会社への投融資に387,000,000円を、残額を財務基盤強化のための借入金の返済に充当する予定であります。

子会社への投融資につきましては、設備投資資金に258,000,000円を、新製品開発のための研究開発費に129,000,000円を充当する予定であります。

設備投資の具体的な用途としましては、新商品に係る金型の作成に165,000,000円（2023年2月期 100,000,000円、2024年2月期 65,000,000円）、工場移転にともなう建物附属設備等の設備資金に70,000,000円（2023年2月期 70,000,000円）、生産管理システムの刷新に23,000,000円（2022年2月期 11,000,000円、2023年2月期 12,000,000円）を充当する予定であります。

新製品開発のための研究開発費につきましては、E C事業拡大の為の研究開発費として129,000,000円（2023年2月期 30,000,000円 2024年2月期 99,000,000円）を充当する予定であります。

なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

また、当社グループの設備投資計画の内容については、2021年10月29日に公表いたしました「新株式発行および株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。